

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司权益变动报告书

南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

（一）合伙企业填写

企业名称	南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
信息披露义务人实际控制人名称	北京建广资产管理有限公司
设立日期	2015 年 1 月 30 日
实缴出资	24,000 万元
住所	南昌县小蓝经济开发区富山大道 1128 号
邮编	330052
所属行业	投资与资产管理
主要业务	非证券类股权投资活动及相关咨询服务、实业投资、高新技术成长型企业投资。
统一社会信用代码	91360121327718508D
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是

权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

企业名称	北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
信息披露义务人实际控制人名称	北京建广资产管理有限公司
设立日期	2015 年 8 月 14 日
实缴出资	20381 万元
住所	北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 9-56
邮编	101318
所属行业	投资与资产管理
主要业务	项目投资；资产管理。
统一社会信用代码	911101073529838802
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

企业名称	天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
信息披露义务人实际控制人名称	北京建广资产管理有限公司
设立日期	2017 年 11 月 23 日
实缴出资	22602.90 万元
住所	天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-167
邮编	300450
所属行业	投资与资产管理
主要业务	以自有资金对半导体产业进行投资；半导体技术开发、转让和技术咨询服务。
统一社会信用代码	91120118MA05Y4J685
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

（二）信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	执行事务合伙人均为北京建广资产管理有限公司
资产关系	无	-

业务关系	无	-
高级管理人员关系	有	均由北京建广资产管理有限公司管理

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）	
股份名称	瑞能半导体科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减少	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	合计拥有权益 87,429,600股，占比24.18%	直接持股 87,429,600 股，占比 24.18%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质（权益变动前）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 87,429,600 股，占比 24.18%
拥有权益的股份数量及比例（权益变动后）	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质（权益变动后）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	有	南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）于 2026 年 1 月 6 日作出决议，同意合伙企业参与紫光国芯微电子股份有限公司以发行股份及支付现金购买瑞能半导体科技股份有限公司控股权的交易，并同意和授权本合伙企业之执行事务合伙人代表本合伙企业与上市公司签署《发行股份及支付现金购买协议》及相关配套承诺函等文件。后续该《发行股份及支付现金购买协议》中交易价格、发股和现金比例等核心条款确定后，

		将提交相关《补充协议》至本合伙企业合伙人会议审议批准后再行签订。
--	--	----------------------------------

信息披露义务人	北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）	
股份名称	瑞能半导体科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减少	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	合计拥有权益 87,429,600 股，占比 24.18%	直接持股 87,429,600 股，占比 24.18%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质（权益变动前）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 87,429,600 股，占比 24.18%
拥有权益的股份数量及比例（权益变动后）	合计拥有权益 0 股，占 比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质（权益变动后）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	有	北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）于 2026 年 1 月 6 日作出决议，同意合伙企业参与紫光国芯微电子股份有限公司以发行股份及支付现金购买瑞能半导体科技股份有限公司控股权的交易，并同意和授权本合伙企业之执行事务合伙人代表本合伙企业与上市公司签署《发行股份及支付现金购买协议》及相关配套承诺函等文件。后续该《发行股份及支付现金购买协议》中交易价格、发股和现金比例等核心条款确定后，将提交相关《补充协议》至本合伙企业合伙人会

		议审议批准后再行签订。
--	--	-------------

信息披露义务人	天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）	
股份名称	瑞能半导体科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减少	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	合计拥有权益 82,285,200	直接持股 82,285,200 股，占比 22.75%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质（权益变动前）	股，占比 22.75%	无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 82,285,200 股，占比 22.75%
拥有权益的股份数量及比例（权益变动后）	合计拥有权益 0 股，占	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质（权益变动后）	比 0%	无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	有	天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）于 2026 年 1 月 5 日作出决议，同意合伙企业参与紫光国芯微电子股份有限公司以发行股份及支付现金购买瑞能半导体科技股份有限公司控股权的交易，并同意和授权本合伙企业之执行事务合伙人代表本合伙企业与上市公司签署《发行股份及支付现金购买协议》及相关配套承诺函等文件。后续该《发行股份及支付现金购买协议》中交易价格、发股和现金比例等核心条款确定后，将提交相关《补充协议》至本合伙企业合伙人会议审议批准后再行签订。

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<div><input type="checkbox"/>通过竞价交易</div> <div><input type="checkbox"/>通过大宗交易</div> <div><input type="checkbox"/>取得挂牌公司发行的新股</div> <div><input type="checkbox"/>执行法院裁定</div> <div><input type="checkbox"/>赠与</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他</div> <div><input type="checkbox"/>通过做市交易</div> <div><input type="checkbox"/>通过特定事项协议转让</div> <div><input type="checkbox"/>国有股行政划转或变更</div> <div><input type="checkbox"/>继承</div> <div><input type="checkbox"/>投资关系、协议方式</div>
	<p>南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）、建投华科投资股份有限公司、上海设臻技术服务中心（有限合伙）、上海恩蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海厚恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、恩蓝有限公司、烟台瑞臻投资合伙企业（有限合伙）、西南证券股份有限公司、邬睿、沈鑫、汤子鸣和张胜锋 14 位公司股东于 2026 年 1 月 13 日与紫光国芯微电子股份有限公司签署《紫光国芯微电子股份有限公司与瑞能半导体科技股份有限公司相关股东发行股份及支付现金购买资产协议》，拟转让挂牌公司股份合计 361,633,396 股（占挂牌公司总股份的 100%），并将在中国证监会出具予以注册文件之日后，完成挂牌公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事项，并将瑞能半导变更为有限责任公司。本次股权转让完成后，南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）持股比例由 24.18%变为 0%，北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）持股比例由 24.18%变为 0%，天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）持股比例由 22.75%变为 0%。</p>

（二）权益变动目的

本次权益变动系根据股东意愿转让，并由紫光国芯微电子股份有限公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式转让。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	深圳证券交易所、中国证监会
批准程序	深圳证券交易所审核、中国证监会注册
批准程序进展	尚未提交申请

五、所涉协议的主要内容

交易各方已经就本次交易签署《紫光国芯微电子股份有限公司与瑞能半导体科技股份有限公司相关股东发行股份及支付现金购买资产协议》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《瑞能半导体科技股份有限公司收购报告书》（公告编号：2026-010）。

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东发生变动，控股股东发生变动，实际控制人未发生变动，仍为无实际控制人。

（二）挂牌公司控股股东拥有权益的股份减少，导致其丧失控股股东地位的情形

原控股股东对收购人的主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况	经调查，截至本报告书出具日，紫光国芯微电子股份有限公司为依法设立并有效存续
-------------------------------	---------------------------------------



	的股份有限公司，具有健全的公司治理机制，不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的不得收购公众公司的情形，具备本次收购的主体资格；紫光国芯微电子股份有限公司具有良好的诚信记录，最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；紫光国芯微电子股份有限公司基于对瑞能半导体价值的认可决定收购公司，收购意图明确。	
原控股股东或实际控制人是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	否	-

（三）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- （一）信息披露义务人营业执照复印件；
- （二）信息披露义务人与收购人签订的《紫光国芯微电子股份有限公司与瑞能半导体科技股份有限公司相关股东发行股份及支付现金购买资产协议》。

信息披露义务人：南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）

2026 年 1 月 14 日